

Avaliação do processo de extração de prata contidos em placas de circuito impresso via lixiviação ácida e recuperação por oxirredução**Evaluation of the silver extraction process in printed circuit boards by acid lixiviation and oxirreduction recovery**

DOI:10.34117/bjdv5n8-027

Recebimento dos originais: 14/07/2019

Aceitação para publicação: 16/08/2019

Alexandre Candido Soares

Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Espírito Santo

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo

Endereço: Rua Dr. José Vieira Tatagiba, Nº 104, ap 102 – Guararema, Alegre – ES, Brasil.

E-mail: alexandre.csoares@hotmail.com

Yara Daniel Ribeiro

Graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal do Espírito Santo

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo

Endereço: Rua Dr. José Vieira Tatagiba, Nº 104, ap 102 – Guararema, Alegre – ES, Brasil.

E-mail: yaradanielr@hotmail.com

RESUMO

O acentuado crescimento do setor industrial eletrônico ocasiona, ao mesmo tempo, o crescimento dos resíduos de equipamentos eletrônicos, tanto industriais quanto domésticos como, por exemplo, o descarte de equipamentos obsoletos. Esses resíduos eletrônicos por sua vez podem ser reciclados e os metais neles contidos, recuperados, possibilitando redução no impacto ambiental gerado pelo seu descarte inadequado, além de promover economia na exploração das reservas naturais. Dentro desse contexto, o presente trabalho, avaliou a recuperação da prata a partir de placas de circuito impresso de equipamentos eletrônicos por meio de processos físicos e químicos, em que o tamanho das placas foram reduzidos, em seguida, realizado a lixiviação em meio ácido, utilizando ácido nítrico diluído, tendo como resultado a lixiviação acima de 90% da prata contido nas placas. Esse metal solubilizados foi recuperado com técnica de oxirredução, utilizando ferro metálico, possibilitando a recuperação acima de 99% da prata em solução. Para quantificar os metais em solução e o recuperado, foi utilizada a técnica de espectrofotometria de absorção atômica.

Palavras chaves: placas de circuito impresso, prata, lixiviação.

ABSTRACT

The sharp growth of the electronic industrial sector causes, at the same time, the growth of the waste of electronic equipment, both industrial and domestic, as, for example, the disposal of obsolete equipment. These electronic wastes can in turn be recycled and the metals contained in them, recovered, enabling reduction in the environmental impact generated by their improper

disposal, besides promoting economy in the exploitation of the natural reserves. Within this context, the present work evaluated the recovery of silver from printed circuit boards of electronic equipment through physical and chemical processes, in which the size of the plates were reduced, followed by acid leaching, using diluted nitric acid resulting in leaching over 90% of the silver contained in the plates. This solubilized metal was recovered by oxirreduction technique, using metallic iron, allowing the recovery of over 99% of silver in solution. To quantify the metals in solution and the recovered ones, the atomic absorption spectrophotometry technique was used.

Keywords: printed circuit boards, silver, leaching.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, os setores industriais que mais crescem em todo o mundo, devido à rápida evolução tecnológica e a expansão do mercado mundial, são as empresas fabricantes de materiais eletrônicos. Acompanhando esse crescimento, aumenta ao mesmo passo a quantidade de lixo eletrônico produzido, conhecido também como resíduo eletroeletrônico, chegando a 44,7 milhões de toneladas em 2016 e com previsões para que nos próximos anos esse número ultrapasse a casa de 50 milhões de toneladas. O Brasil foi o segundo país que mais gerou resíduo eletrônico nas Américas, produzindo cerca de 1,5 milhões de toneladas. Grande parte desses resíduos são descartados de maneira irregular, ocasionando contaminação do meio ambiente (Baldé *et al.*, 2017).

Equipamentos eletroeletrônicos são compostos por todo equipamento que necessita de uma corrente elétrica para seu pleno funcionamento, por exemplo, televisões, celulares, computadores e máquinas de lavar. Quando esses equipamentos são descartados, por algum defeito ou por estarem obsoletos, se classificam como resíduos eletroeletrônicos. Esses equipamentos são compostos por uma carcaça polimérica ou metálica, componentes externos e placas de circuito impresso. As placas de circuito impresso (PCI) podem compor mais de 25% da massa de todos os produtos fabricados. Sua composição é extremamente heterogênea, contendo uma série de metais (Cu, Ni, Sn, Pb e metais nobres), de alto valor agregado, além de materiais poliméricos e cerâmicos (Yellishetty *et al.* 2011; Tenório, 2012; Tomasek *et al.*, 2000; Veit *et al.*, 2002). Através de um tratamento adequado, os resíduos eletroeletrônicos podem ser reaproveitados, isso porque os equipamentos eletrônicos são normalmente compostos por uma carcaça metálica ou plástica, cabos elétricos e placas de circuito impresso (PCI), os quais são em sua maioria recicláveis (Mattos, 2008; Willian e Willians, 2007).

Em relação à prata, as porcentagens nas fontes primárias são em torno de 0,07% em massa, e nas PCI's pode alcançar 0,03% (Mello, 2017; Oliveira, 2012), sendo assim, um percentual considerável.

Dentre as diversas técnicas de solubilização de metais das PCI's, o processo de lixiviação utilizando ácido nítrico (HNO_3), que segundo trabalhos analisados, apresentou resultados satisfatórios para a recuperação da prata (Moraes 2011; Oliveira, 2012; Mello 2017).

Após a etapa de lixiviação usando o ácido nítrico, a recuperação dos metais solubilizados se tem pelo processo de oxirredução, conhecido também como cementação. Essa técnica consiste em utilizar um metal, em sua forma metálica (reduzida) para precipitar outro metal que se encontra em sua forma iônica na solução. Esse processo ocorre espontaneamente quando esses metais entram em contato (Jackson, 1986).

Diante do que foi apresentado, verifica-se a importância de aplicar o processo de extração dos metais contidos nas placas de circuito impresso, tanto por razões de natureza ambiental e de conservação de recursos quanto devido ao valor econômico dos metais de base e preciosos nelas contidos. Desta forma, propõe-se avaliar o processo de extração da prata nas PCI via lixiviação com ácido nítrico, o qual será recuperado por oxirredução com ferro metálico. Todas as análises quantitativas desses metais foram conduzidas pela técnica de espectrometria de absorção atômica com chama.

2. METODOLOGIA

Nesse trabalho foram utilizadas 4 placas de circuito impresso do tipo *motherboard* de computadores de diferentes marcas, modelos e ano de fabricação, com o intuito de obter variação de composição. As PCI's passaram por um processo de limpeza e os dissipadores de calor foram retirados. Após isso, foram desmonteladas, ou seja, todos os componentes soldados/colados na superfície foram retirados, utilizando um soprador térmico. Em seguida, estas placas foram fragmentadas em partes menores que 2 cm e levadas para um moinho de faca, modelo SL32, Solab, a fim de obter partículas menores de 1 mm. Após a fragmentação, as PCI's foram peneiradas utilizando peneira de 1 mm de abertura (16 TYLER/MESH). A fração retida na malha da peneira passou por mais um estágio de fragmentação até todo material estivesse com granulometria inferior a 1 mm. O processo de moagem das placas fragmentadas foi realizado no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de Itajubá – Itajubá/MG.

Com a placa de circuito impresso fragmentada (< 1 mm), foi realizada a separação magnética passando todo material por um tubo metálico medindo 1 metro de comprimento com campo magnético. A vazão do material ficou fixada em 60 g/min e a separação foi

realizada em triplicata com a finalidade de garantir a retirada de todo material magnético da amostra. Essa etapa foi realizada no Laboratório da Engenharia Química do Campus de Alegre.

2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO

Para a caracterização foi usado o método de digestão em ácido nítrico concentrado ($14,44 \text{ mol.L}^{-1}$), a fim de solubilizar toda prata, os quais em seguida foram quantificados pela técnica de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama. O ácido foi adicionado ao material proveniente do tratamento mecânico na proporção de 1g para 20 mL de ácido nítrico. Nessa etapa 10g de material foram colocados em contato direto com 200 mL de solução. A digestão foi feita em temperatura ambiente durante 24 h e realizada em triplicata. Após este período, o resíduo sólido foi separado do lixiviado por filtração simples. Foram coletadas amostras de 2 mL das soluções lixiviadas em seguida diluídas até 1 litro usando um balão volumétrico para análise da quantidade da prata.

Para o processo de lixiviação das placas, foram pesadas amostras de 10 g de PCI, em seguida, misturadas com 200 mL de solução (relação 1 para 20 de sólido e líquido), utilizando ácido nítrico 2 mol.L^{-1} a uma temperatura de $60 \text{ }^\circ\text{C}$, como descrito na literatura (Moraes, 2011; Oliveira 2012). Para a reação foi utilizado um agitador magnético com aquecimento, por um período de 4 horas em balão de fundo chato de 500 mL com um condensador de bolas de 300 mm para refluxo dos vapores ácidos produzidos. Ao término do período de lixiviação o subproduto sólido foi separado do líquido utilizando papel de filtro quantitativo por filtração a vácuo. Esse ensaio foi realizado em triplicata.

Para a caracterização do lixiviado, foram coletadas alíquotas de 2 mL e diluídas até 1L. Em seguida a prata solubilizada foi quantificada por meio da técnica de Espectrometria de Absorção Atômica com Chama.

Após a lixiviação, realizada no processo anterior, foi usado ferro metálico no processo de cementação desses metais. Para definir a quantidade de ferro necessário, foram usadas como base as reações de oxirredução desses metais, mas com o propósito da máxima cementação, esse valor foi em excesso. O ferro metálico foi misturado a 100 mL das soluções em temperatura ambiente ($25 \text{ }^\circ\text{C}$) sob agitação magnética por 24 horas. Após esse período, utilizando filtração a vácuo e papel de filtro quantitativo, foi separado o líquido do sólido.

Para quantificar a prata foram coletadas amostras de 2 mL das soluções após a cementação para análise da quantidade do em questão restante na solução utilizando

Espectrometria de Absorção Atômica com Chama. A quantidade de prata precipitada foi calculada pela diferença entre a quantidade total que havia inicialmente na solução e a quantidade desse metal restante no lixiviado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram pesadas 900 gramas de PCI's antes da fragmentação. Após essa etapa o obteve-se 889,25 gramas de placa triturada, uma perda de aproximadamente 10,75 g sendo 1,2% do total. Provavelmente perdas por material suspenso no funcionamento do equipamento devido a sua baixa granulometria. Todo material ficou classificado como menor que 1 mm, pois passou por completo na peneira de 16 MESH.

A fração magnética representou 2,79% das PCI's. Mesmo sendo pequena a porcentagem, poder ser considerado um importante resultado, pois esse material separado é rico em ferro e níquel, sendo eles elementos muito magnéticos e que compõe grande parte das PCI's.

Após 24 horas, a temperatura ambiente, as 3 amostras de 10 g foram analisadas a fim de quantificar a prata presentes nas soluções. Os resultados das concentrações são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Quantidade de prata nas PCI's

Amostras	1	2	3
Concentração de prata (g.L ⁻¹)	0,0014 0	0,00148	0,0014 3
Porcentagem de prata (%)	0,0280	0,0310	0,0286

Fonte: Autor.

Como apresentado, a média das concentrações de prata foi de 0,001446 g.L⁻¹. A porcentagem média desse metal nas placas foi de 0,0292%. Analisando os trabalhos de Mello (2017) e Oliveira (2012), suas caracterizações apresentam porcentagem de prata nas placas de circuito impresso, respectivamente, de 0,04 e 0,02%, mostrando que o resultado obtido está de acordo com a literatura. Observa-se também que houve pouca variação na concentração dos metais nas amostras estudadas, demonstrando que esses resultados podem ser considerados reproduzíveis.

Os resultados da lixiviação da prata estão apresentados na Tabela 2. Em relação à prata, concentração média extraída pelos ensaios foi de $0,001313 \text{ g.L}^{-1}$ e com lixiviação média de 91,83 % da prata nas PCI's.

Tabela 2 – Concentrações de prata lixiviado das PCI's

Amostras	1	2	3
Concentração de prata (g.L^{-1})	0,0013 4	0,0012 9	0,00131
Lixiviação (%)	93,70	90,20	91,60

Fonte: Autor.

Considerando a estequiometria das reações de oxirredução e levando em conta o uso de 100 ml de solução para a cementação dos metais, para a prata, com concentração média de $0,001313 \text{ g.L}^{-1}$, seriam necessários $3,4 \times 10^{-5} \text{ g}$ de ferro. Com o propósito de total recuperação, foi usado 1 g de ferro metálico em pó.

Após passado o tempo estipulado na cementação, a prata precipitado misturado com o ferro restante foi filtrado com papel quantitativo. Os resultados das porcentagens de recuperação estão apresentados na Tabela 3 a seguir.

Tabela 3 – Quantidade de prata restantes e os percentuais de recuperação

Amostras	1	2	3
Concentração de prata (g.L^{-1})	0,0000 1	0,0000 1	0,00001
Recuperação (%)	99,92	99,92	99,92

Fonte: Autor.

Como observado, a recuperação por cementação usando ferro ficou acima de 99%. Isso mostra que o ferro para recuperar esses metais em solução é bem eficaz.

4. CONCLUSÃO

A lixiviação utilizando ácido nítrico diluído mostrou que a solubilização da prata fica próximo a 90%, mostrando assim a eficácia desse lixiviante. Por ser diluído, se tem uma economia de reagente, ponto importante no processo.

A recuperação por cementação utilizando ferro metálico se mostrou muito eficiente para a prata, sendo superior a 99% em todas as replicas.

REFERÊNCIAS

BALDÉ, C.P., FORTI V., GRAY, V., KUEHR, R., STEGMANN,P.: “The Global E-waste Monitor – 2017”, United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna.

JACKSON, E.. Hydrometallurgical extraction and reclamation. Ellis Horwood Limited, New York, p. 29-39, 1986.

MELO, R. A. C. de - Estudo da lixiviação de placas de circuito impresso de computadores desktops obsoletos da UFRN. Dissertação de Mestrado, UFRN, PPGEQ, Área de Concentração: Engenharia Química, Natal, Brasil, 2017.

MORAES, V. T. Recuperação de metais a partir do processamento mecânico e hidrometalúrgico de placas de circuito impresso de celulares obsoletos. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

OLIVEIRA, Paula Cristina Filipe de. Valorização de Placas de Circuito Impresso por Hidrometalurgia. 2012. 320 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia do Ambiente, Universidade Técnica de Lisboa Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2012.

TENÓRIO, J. A. S. Production of non-ferrous metallic concentrates from electronic scrap. Minerals, metals and materials society/AIME (USA). p. 505-509, 1997.

TOMASEK, K., VADASZ, P. e RABATIN, L. “Gold extration from the electronical scrap”. Slovak Republic. v. 6, n. 2, p. 116-124, 2000.

VEIT, H. M., PEREIRA, C. D. e BERNARDES, A.M. “Using mechanical processing in recycling a printed wiring boards”. JOM. v. 54, n. 6, p. 45-47. 2002.

VEIT, H. M. Reciclagem de cobre de sucatas de placas de circuito impresso. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais, Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

YAMANE, L. H. Recuperação de metais de placas de circuito impresso de computadores obsoletos através de processo biohidrometalúrgico. Tese (Doutorado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

Brazilian Journal of Development

YELLISHETTY, M.; MUDD, G. M.; RANJITH, P. G.; THARUMARAJAH, A.; Environ. Sci. Policy 2011, 14, 650. GERBASE, A. E.; OLIVEIRA, C. R.; Quim. Nova 2012, 35, 1486.

WILLIAM, J. H. e WILLIAMS, P.T. Separation and recovery of materials from scrap printed circuit boards. Resources Conservation and Recycling. v. 51, p. 691-709, 2007.